

様々な製造現場で活躍する

各種 金型や微細加工部品

協栄プリント技研

協栄プリント技研（東京都調布市多摩川一ー二一ー、☎〇四二一四八五〇九七日まで東京ビッグサイトで開催された「高機能素材Week」（高機能フィルム展）に、超精密金型や微細加工部品を出展し、好評を博した。

1967年の創業以来、プリント基板の製造を手掛けてきた同社では、その経験を生かして

プリント基板製造の合理化・省力化を図る省力機器の開発に着手。平行して長年の経験から培った加工技術を用いて精密加工事業を開拓し、超精密金型の開発などにも取り組んできた。

そして、創業50年を迎えた今年、「一型入魂」をモットーに更に技術を磨き、他社には真似のできない精密加工技術を確立。エレクトロニクス分野はもちろん、航空・宇

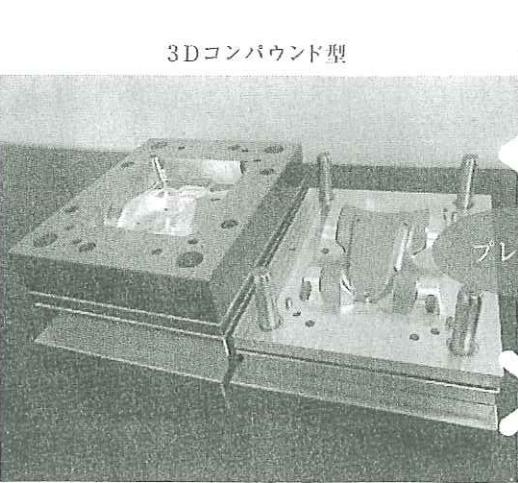
3次元彫刻型 樹脂製受け板



3D刃先コンパウンド型

1967年の創業以来、プリント基板の製造を手掛けてきた同社では、その経験を生かして

3D刃先コンパウンド型



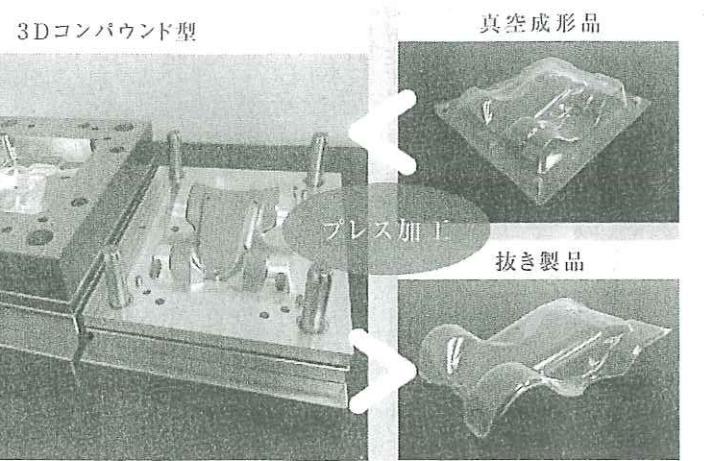
3次元形状金型

従来の金型でプリント基板をカットするとダレやバリが発生してしまう

3Dコンパウンド型



3次元形状金型は、加飾フィルム成形品などをカットできる金型。同金型を利用すれば薄くて柔らかなフィルムやシートも3D形状でカットすることが可能。様々な機能を付与させたフィルム・シートが幅広い製品に利用される昨今、導入件数を伸ばすことが予想される。



3次元形状金型は、抜き落し、コンパウンド、彫刻型など様々なタイプのものをユーザーニーズに応じて作製する。

フィニッシュプランギング工法で製造されたプリンタ基板用金型も注目を集めた。

という問題があった。これに対し、同金型を用いてリジット基板をカットすると白化やせん断面のダレ、破断面のバリを解決。さらに、放熱基板でもせん断面のダレ、破断面のバリを解決する。

高密度・高精度はもちろん短納期・低コストが要求されるプリント基板の製造現場において同金型は不可欠なツールとなりました。

難削材や脆性材といった素材の加工にも対応。注文は1個からでも可能。そのため、試作評価用といった用途にも最適である。

E-Mail:kpg.jp
<http://www.kpg.jp>